PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-050453

(43) Date of publication of application: 27.02.1989

(51)Int.Ci.

H01L 23/48

(21)Application number: 62-206284

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

21.08.1987

(72)Inventor: TERAKADO HAJIME

MOROSHIMA HEIJI FUKAZAWA HIROYUKI

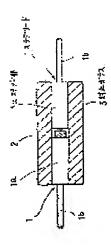
KOIKE AKIHIRO MURATA YOSHINORI

(54) GLASS SEALED DIODE

(57)Abstract:

PURPOSE: To reduce the cost of a glass-sealed diode, by composing the stud of a slug lead only of ion-nickel alloy

CONSTITUTION: A pair of slug leads 1 are formed of studs 1a made only of Fe-Ni alloy, and leads 1b connected to the studs 1a. The Ni content of the Fe-Ni alloy for forming the stud 1a is so selected that the thermal expansion coefficients of the stud 1a and sealing glass 3 are matched, and is concretely preferably of a value within the range of 48W58wt.%. Thus, the material cost of copper and the cost required to cover the cover can be reduced as compared with the case that a dumet wire is employed as the stud of the slug lead to decrease the cost of a glass-sealed diode.



⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-50453

@Int Cl.4

識別記号 庁内整理番号

@公開 昭和64年(1989)2月27日

H 01 L 23/48

C-7735-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 ガラス封止ダイオード

> 创特 頤 昭62-206284

願 昭62(1987)8月21日 魯出

F **29**発 明 寺 山梨県中巨摩郡竜王町西八幡(番地なし) 株式会社日立 製作所武蔵工場甲府分工場内 ⑫発 眀 誻 息 治 山梨県中巨摩郡竜王町西八幡(番地なし) 株式会社日立 製作所武蔵工場甲府分工場内 深 砂発 眀 者 沢 広 幸 山梨県中巨摩郡竜王町西八幡(番地なし) 株式会社日立 製作所武蔵工場甲府分工場内 ②発 玥 老 明 弘 山梨県中巨摩郡竜王町西八幡(番地なし) 株式会社日立 小 批 製作所武蔵工場甲府分工場内 ⑪出 顧 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 四代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名 最終頁に続く

明細書

- 1. 発明の名称 ガラス封止ダイオード
- 2. 特許請求の範囲
 - 1. スラグリードを有するガラス封止ダイオード であって、前記スラグリードのスタッド部が鉄 - ニッケル合金のみにより構成されていること を特徴とするガラス封止ダイオード。
 - 2. 前記鉄 ニッケル合金のニッケル含有率が4 4~55重量%であることを特徴とする特許請 求の範囲第1項記載のガラス封止ダイオード。
 - 3. 前記鉄 ニッケル合金のニッケル含有率が4 8~50重量%であることを特徴とする特許額 求の範囲第1項記載のガラス封止ダイオード。
 - 4. 前記スタッド部を構成する前記鉄 ニッケル 合金の表面に酸化膜が設けられていることを特 徴とする特許請求の範囲第1項~第3項のいず れか一項記載のガラス封止ダイオード。
 - 5. 前記ガラス封止ダイオードがダブルヒートシ ンク型ガラス封止ダイオードであることを特徴

とする特許請求の範囲第1項~第4項のいずれ か一項記載のガラス封止ダイオード。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、ガラス封止ダイオードに関し、特に、 そのスラグリードに適用して有効な技術に関する ものである。

〔従来技権〕

従来のダブルヒートシンク型ガラス封止ダイオ ードにおいては、特開昭56-103454号公 軽に記載のように、ジュメット線から成るスタッ ド部にリード線を溶接により接続したスラグリー ドが用いられている。このジュメット線は、鉄(F e) - ニッケル(Ni)合金の芯線に銅(Cu)を被覆し、 この銅の表面に亜酸化銅(Cu_eO) を形成したもの である。この場合、前記銅によりスラグリードと 封止ガラスとの熱膨張係数の整合が図られるとと 、もに、前記亜酸化鋼によりスラグリードに対する 封止ガラスの溶着性の向上が図られている。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、本発明者の検討によれば、前記技術は、スラグリードの材料として用いられているジュメット線が高価であるため、ダイオードが高価になるという問題があった。

本発明の目的は、ガラス封止ダイオードの原価 の低減を図ることができる技術を提供することに ある。

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び孫付図面によって明らかになるであろう。

(問題点を解決するための手段)

本顧において開示される発明のうち、代表的な ものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりで ある。

すなわち、スラグリードのスタッド部が鉄 - ニッケル合金のみにより構成されている。

〔作用〕

上記した手段によれば、スラグリードのスタッド部にジュメット線を用いた場合に比べて何の材料費及びこの銅を被覆するのに要する費用を削減

- 3 -

るFe-Ni合金のNi含有率は、このスタッド部1aと後述の封止ガラス3との熱影張級が整合をは、このNi含有率は、この所以数が整合をは、この熱影ないないは、このNi含有率は多くに対しては、このでは、例がであるのであるがである。対し、の対し、ののでは、ののでは、例ができるができません。では、これにいる。をは、これには、のででは、のででは、のでででは、できるのでは、のででででは、できるのでは、のででででは、できるのでは、のででは、できるのでは、できるでは、できないいは、できないは、できないいは、できないは、できないは、できないは、できないいは、できないいは、できないいは、できないは、できないは、できないは、できないは、できないいは、できないは、できないは、できないは、できないは、できないいは、できないいは、できないいは、できないいは、できないいは、できないは、できないいは、できないいは、できないは、できないは、できないいは、できないいは、できないいは、できないいは、できないいは、できないは、できないは、できないいは、できないは、できない

上述のように、本実筋例によるダブルヒートシンク型ガラス封止ダイオードによれば、スラグリード1のスタッド部1aがFe-Ni合金のみにより構成されているので、スラグリード1のスタッド部1aにジュメット線を用いた既述の従来の技術に比べて倒の材料費及びこの網を被覆するのに要する費用を削減することができ、このためスラグ

することができるので、スラグリードの原価の低 波を図ることができ、従ってガラス封止ダイオー ドの原価の低減を図ることができる。

[実施例]

以下、本発明の一実施例を図面を用いて具体的 に説明する。

なお、実施例を説明するための全図において、 同一機能を有するものには同一符号を付け、その 繰り返しの説明は省略する。

第1図は、本発明の一実施例によるダブルヒートシンク型ガラス封止ダイオードを示す断面図である。

第1図に示すように、本実施例によるダブルヒートシンク型ガラス対止ダイオードにおいては、一対のスラグリード1の間にシリコン等の半導体から成る半導体素子2が設けられている。このスラグリード1は、Fe-Ni合金のみから成るスタッド部1aと、このスタッド部1aに例えば解被覆鉄線から成るリード線1bとから成る。このスタッド部1aを構成す

- 4 -

リード1の原価を従来に比べて例えば約12%低 減することができる。これによって、ガラス封止 ダイオードの原価の低減を図ることができる。

次に、上述のように構成されたダブルヒートシンク型ガラス封止ダイオードの製造方法の一例について説明する。

まず、線径が例えば1.8mmのFe-Ni合金線をカッターで長さが例えば1.8mmのFe-Ni合金線に切断したなりのスタッド部1 aを形成は 0.5mmの aを形成は 0.5mmの aを形成が例えば 2.8mmの aを形成が例えば 2.8mmになるを形成が例えば 2.8mmになるを形成が 3.mmになるを形成が 3.mmになるを形成が 3.mmになるを形成が 4.5mmには 4.5mmには 4.5mmには 4.5mmに 4.5mmに 5.5mmに 5.5mmに

素子2を挟み、さらに対止ガラス3を前記スタッド部1 a の外側に配置し、これらを例えばステンレス治具4により保持する。次に、この状態でこれらを例えば約600~700℃の温度に加熱した炉の中を通すことにより前記封止ガラス3を前記スタッド部1 a に答着し、これによって目的とするダブルヒートシンク型ガラス封止ダイオードを完成させる。

以上、本発明を実施例にもとづき具体的に脱明 したが、本発明は、前記実施例に限定されるもの ではなく、その要旨を逸脱しない範囲において様 々変更可能であることは言うまでもない。

例えば、本発明は、スラグリード 1 を有する各種のガラス封止ダイオードに適用することが可能である。

[発明の効果]

本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、ガラス封止ダイオードの原価の低波

を図ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の一実施例によるダブルヒー トシンク型ガラス封止ダイオードを示す断面図、

第2図は、第1図に示すダブルヒートシンク型 ガラス封止ダイオードの製造方法の一例を説明す るための斯面図である。

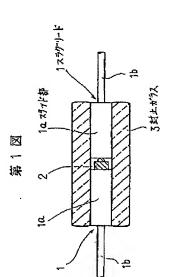
図中、 1 … スラグリード、 1 a … スタッド部、 1 b … リード線、 2 … 半導体系子、 3 … 封止ガラスである。

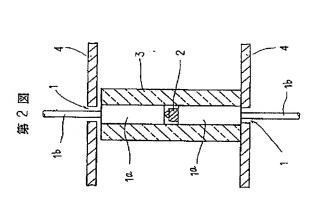
- 8 -

代理人 弁理士 小川勝男



- 7 -





第1頁の統き

⑫発 明 者 村 田 **義** 則 山梨県中巨摩郡竜王町西八幡(番地なし) 株式会社日立 製作所武蔵工場甲府分工場内